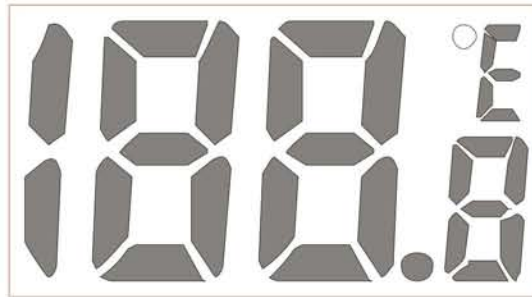


DL1059

温度计 188.8

一、LCD 全图：



二、功能说明

1. IC 工作电压：1.5V
2. 温度量测范围：-19.9℃~110℃ (-3.8°F~199.9°F)
或-50℃~110℃ (-58°F~199.9°F) <通过 **SEG30** 邦定选择>
3. 解析度：温度 >-20℃ (°F) 时解析度 0.1℃ (°F)
温度 ≤-20℃ (°F) 时解析度 1℃ (°F)
4. 准确度：±1℃ (±2°F)
5. [°C/°F] 按键：按键选择温度的单位
6. 温度传感器：103AT
7. 量测周期：60 秒/30 秒/10 秒/2 秒
8. 通过 **SEG34** 邦定选择默认单位 °C/°F
9. 通过 **SEG35** 邦定选择是否有三分钟自动关机功能，<关机后用 [°C/°F] 按键开机>
10. 通过 **SEG30** 邦定选择量测最低温是 -19.9℃ (-3.8°F) 还是 -50℃ (-58°F)
11. 量测过程中若温度大于量测范围，LCD 于小数点前两位显示 Hi °C (°F)
量测过程中若温度小于量测范围，LCD 于小数点前两位显示 Lo °C (°F)
12. 刚上电池或复位时，LCD 会全部显示 2 秒左右

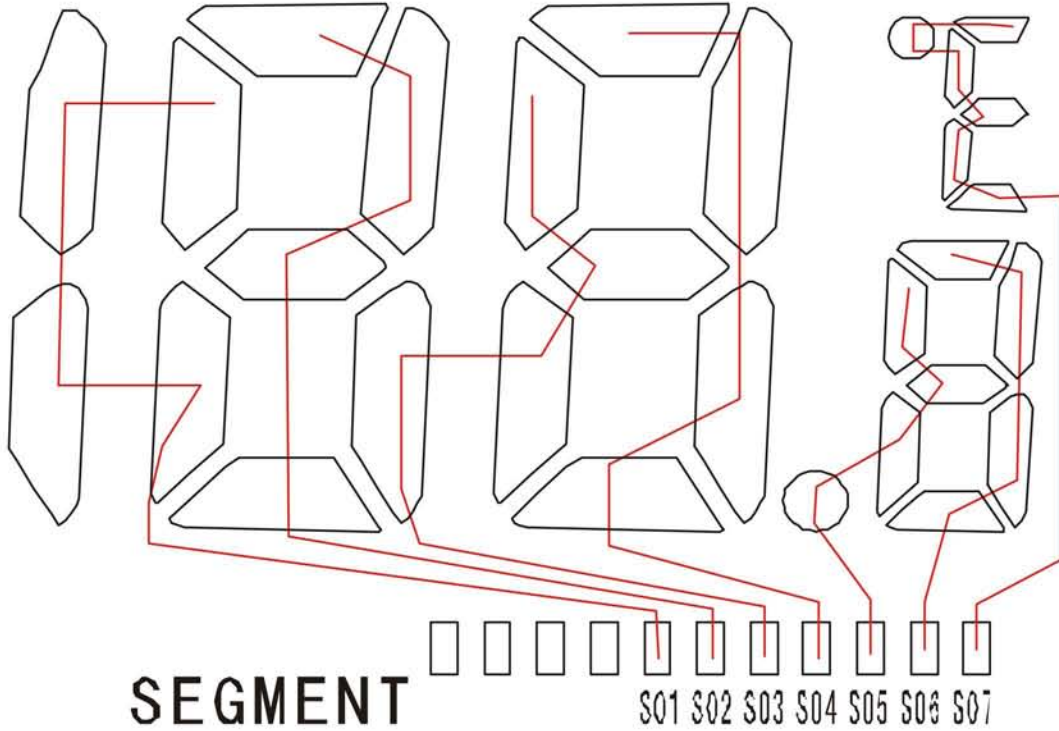
三、玻璃图

DL1059

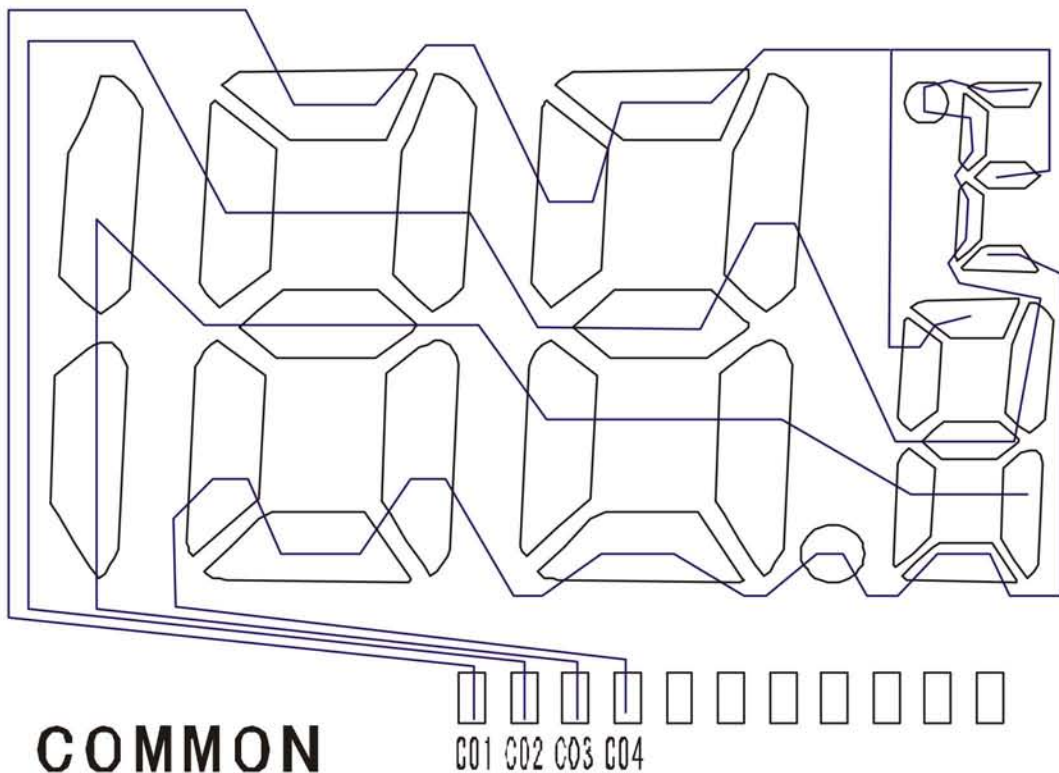
温度计 188.8

玻璃图参数: DUTY: 1/4, BIAS: 1/2, VOLTAGE: 3.0V

LCD SEGMENT 走线图



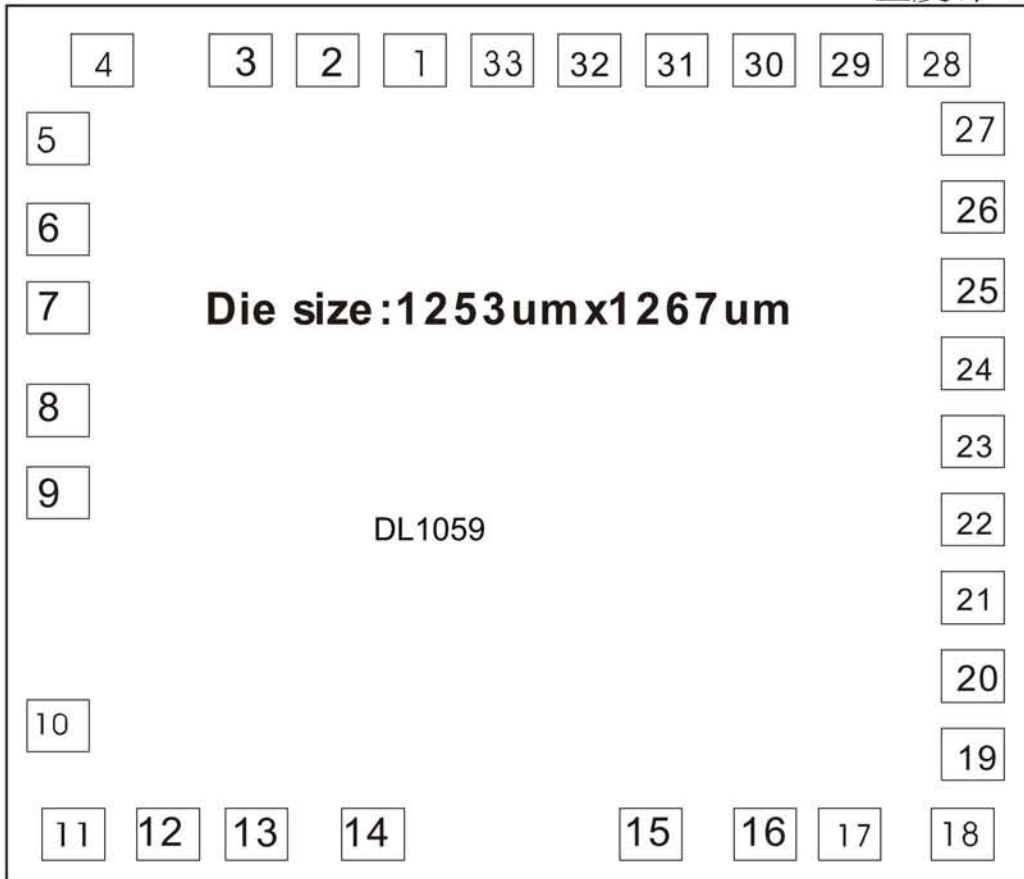
LCD COMMON 走线图



四、邦定图 (注: IC 底座须接地)

DL1059

温度计 188.8

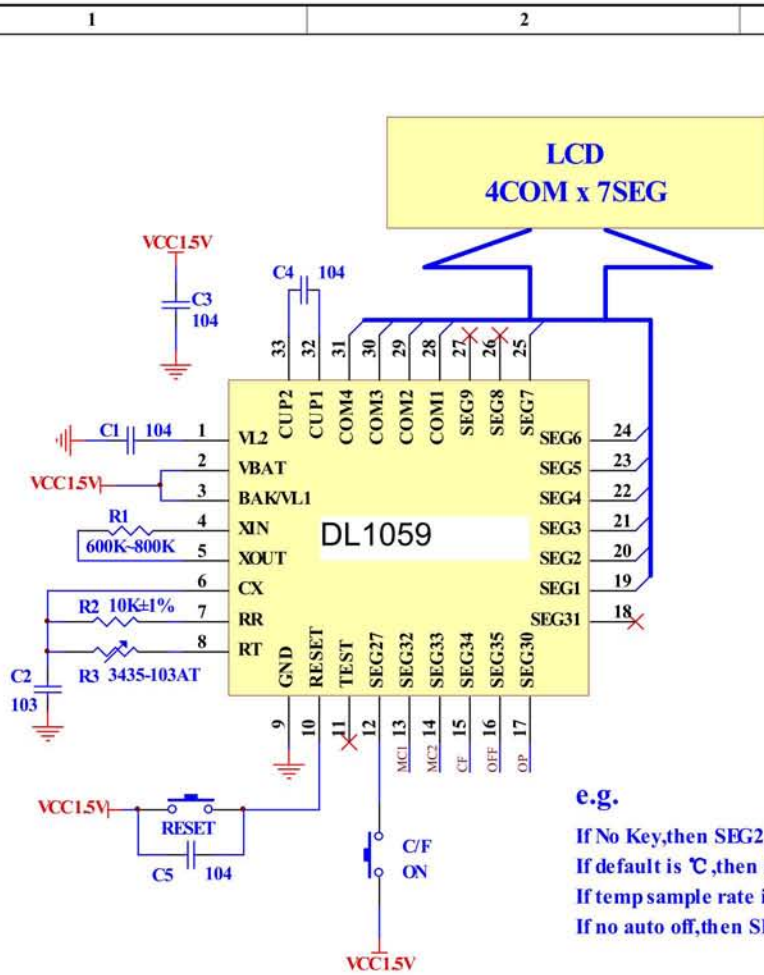


(0,0)

PAD COORDINATE

No	Name	X	Y	No	Name	X	Y
1	VL2	563.50	1267.50	18	SEG31	1317.40	87.25
2	VBAT	438.50	1267.50	19	SEG1	1327.50	222.50
3	BAK (VL1)	323.50	1267.50	20	SEG2	1327.50	337.50
4	XIN	120.40	1267.50	21	SEG3	1327.50	452.50
5	XOUT	87.50	1119.20	22	SEG4	1327.50	567.50
6	CX	87.50	979.00	23	SEG5	1327.50	682.50
7	RR	87.50	864.00	24	SEG8	1327.50	797.50
8	RT	87.50	700.50	25	SEG7	1327.50	912.50
9	GND	87.50	585.50	26	SEG8	1327.50	1027.50
10	RESET	87.50	330.05	27	SEG9	1327.50	1142.50
11	TEST	115.00	87.25	28	COM1	1253.50	1267.50
12	SEG27	260.00	87.25	29	COM2	1138.50	1267.50
13	SEG32	375.00	87.25	30	COM3	1023.50	1267.50
14	SEG33	530.90	87.25	31	COM4	908.50	1267.50
15	SEG34	890.60	87.25	32	CUP1	793.50	1267.50
16	SEG35	1046.50	87.25	33	CUP2	678.50	1267.50
17	SEG30	1161.50	87.25				

五、原理图



备注:制作电路板时, IC底盘接地。

NC is no connect

e.g.

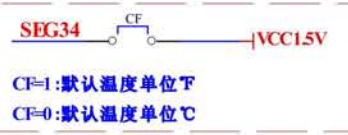
If No Key, then SEG27 NC.

If default is °C, then SEG34 NC.

If temp sample rate is 60 sec, then SEG32 & SEG33 NC.

If no auto off, then SEG35 NC.

Note: 0 is Open, 1 is Short.



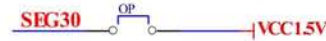
测温周期绑定选择:



SEG32(MC1)	SEG33(MC2)	测温周期
0	0	60S
0	1	30S
1	0	10S
1	1	2S



OFF	是否有三分钟自动关机
0	没有
1	有



OP	量测范围(measure range)
0	-19.9℃~110℃
1	-50℃~110℃